

# 小型ONU 詳細インタフェース仕様、 および 実装デバイスへの要求仕様

第1.1版

東日本電信電話株式会社

本資料の内容は、機能追加などにより追加・変更されることがあります。内容についての問い合わせは、下記宛にお願いいたします。

東日本電信電話株式会社  
ネットワーク事業推進本部

[sfp\\_onu@ml.east.ntt.co.jp](mailto:sfp_onu@ml.east.ntt.co.jp)

# 目次

まえがき .....	2
改版履歴 .....	3
用語の定義 .....	4
1. 小型ONUのインタフェース仕様 .....	5
【別紙1】小型ONUの外形寸法・色彩 .....	6
【別紙2】小型ONUのMemory Map 規定 .....	7
【参考1】小型ONUの引き抜き用バー構造イメージ規定 .....	8
【参考2】小型ONUのSFP端子pin形状 規定 .....	9
2. 小型ONUを実装可能とするデバイスへの要求仕様 .....	10
【別紙3】電源断時の実装デバイスの挙動イメージ .....	11
【別紙4】小型ONU接続部における離隔距離 .....	12
【参考3】電気安全 .....	13
【参考4】実装デバイスの熱設計リファレンス .....	14
【参考5】 小型ONUに関する主なインタフェース仕様 (2014年7月28日 News Release) .....	15

# まえがき

この技術資料は東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」という)の小型ONUについて、そのインタフェース仕様、ならびに、小型ONUを実装可能とするデバイスへの要求仕様について説明したもので、小型ONUを利用する端末設備等を設計、準備する際の参考となる技術的情報を提供するものである。

NTT東日本は、この資料の内容によって通信の品質を保証するものではない。

なお、IP通信網に接続される端末設備が必ず適合しなければならない技術的条件は、「端末設備等の接続の技術条件」または、「端末等設備規則」(昭和60年郵政省令31号)に定められている。

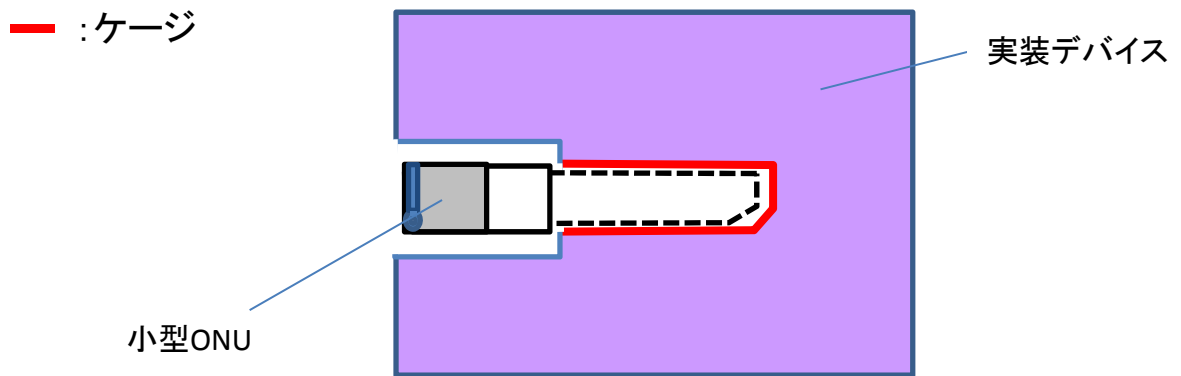
今後、本資料は、インタフェースの追加、変更等に合わせて、予告なく変更される場合がある。

## 更新履歴

版数	制定年月	変更内容
第1.0版	H26.8	・初版制定
第1.1版	H26.9	・HP掲載後の問合せに基づく補足情報を追加 ・「小型ONUを実装可能とするデバイスへの要求仕様」の雷対策を変更

# 用語の定義

- (1) ONU (Optical Network Unit)  
ユーザ側に設置される光加入者線終端装置。
- (2) IEC (International Electrotechnical Commission)  
国際電気標準会議。電気、電子、通信などの分野で各国の規格、標準の調整を行う国際的機関。1947年以降からISOの電気・電子部門を担当。
- (3) ケージ  
実装デバイス側の「小型ONUを接続する部分」のこと。  
なお、本資料内の「ケージの温度」とは、ケージの中の小型ONUと接触する部分の温度を示す。  
イメージを図aに示す。



図a ケージのイメージ

## 1. 小型ONUのインタフェース仕様

小型ONUのインタフェース仕様を表1.1に示す。

表1.1 小型ONUインタフェース仕様

項番	項目	詳細仕様
1	SFP端子準拠規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>・SFF-8431 Rev4.1</li> <li>・SFF-8432 Rev5.1</li> <li>・SFF-8472 Rev11.3</li> </ul> ※SFF:Small Form Factor
2	シグナリングレート	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1.25GBd</li> </ul>
3	電源条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>・SFF-8431 2.8項に規定されるPower Level II modulesに準拠する</li> <li>・起動直後からPower Level II modulesがenable状態として動作する</li> </ul>
4	外形寸法・色彩	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外形寸法はSFF-8432に規定されるIPF moduleに準拠する</li> <li>・ケース外への突出部、及び突出部色彩については「別紙1」の通り規定する</li> </ul>
5	ロック機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本装置を実装デバイスから引き抜く際に、工具を用いずにロックを解除し引き抜き可能な、引き抜き用バーを有する</li> </ul>
6	質量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・50g以下</li> </ul>
7	使用環境条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下記全ての条件を満たす屋内環境で使用すること</li> <li>ケージの温度※：0°C以上～60°C以下</li> <li>湿度：5～95%（但し、結露なきこと）</li> </ul> <p>※実装デバイスが持つ「小型ONUを挿入するケージ」のうち、小型ONUと接触する側の温度を示す（イメージは「用語の定義」参照）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 熱的安全性についてはIEC60950準拠</li> <li>- 小型ONUの消費電力は0～1.5W</li> </ul>
8	電磁妨害波	<ul style="list-style-type: none"> <li>・VCCIクラスB準拠</li> </ul>
9	SFP端子PIN形状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・SFF-8431に規定されている通りだが、VccRピンはSFF-8432に規定される信号ピン(Third mate)と同等の形状とする</li> </ul>
10	SFP端子信号定義	<ul style="list-style-type: none"> <li>・SFF-8431に規定される次の信号について、小型ONUは「未使用」とし、信号に応じた動作制御を行わない※</li> <li>「Tx_Fault」「Tx_Disable」「RS0/RS1」「Rx_LOS」</li> <li>・同端子のデバイス側実装に関する要求仕様は無い</li> <li>※電気通信設備であるONUの装置制御・故障情報はNTT網側で統制するため、SFF標準で規定される指定の信号は使用しない</li> </ul>
11	Memory Map	<ul style="list-style-type: none"> <li>・SFF-8472に規定されるMemory Mapについては「別紙2」の通り規定する</li> </ul>

## 【別紙1】小型ONUの外形寸法・色彩

小型ONUの外形寸法、および色彩、形状イメージについて、表1.2、図1.1に示す。また、小型ONUの引き抜き用バーの可動域を図1.2に示す。LED搭載位置寸法、引き抜き用バー構造の詳細形状は規定しない。

表1.2 小型ONUの外形寸法

規定箇所	サイズ [mm]
A ※1※2	30.00 ± 1.00
D ※1	13.40 - 14.00
S ※1	8.55 ± 0.15
L ※1	1.80 - 2.10
AK ※1	1.40 ± 0.50
Prot	14.00 以上

※1 各規定箇所の表記はSFF8432 TABLE4-3 Designatorの各項目に該当

※2 引き抜き用バー構造の外寸を含む

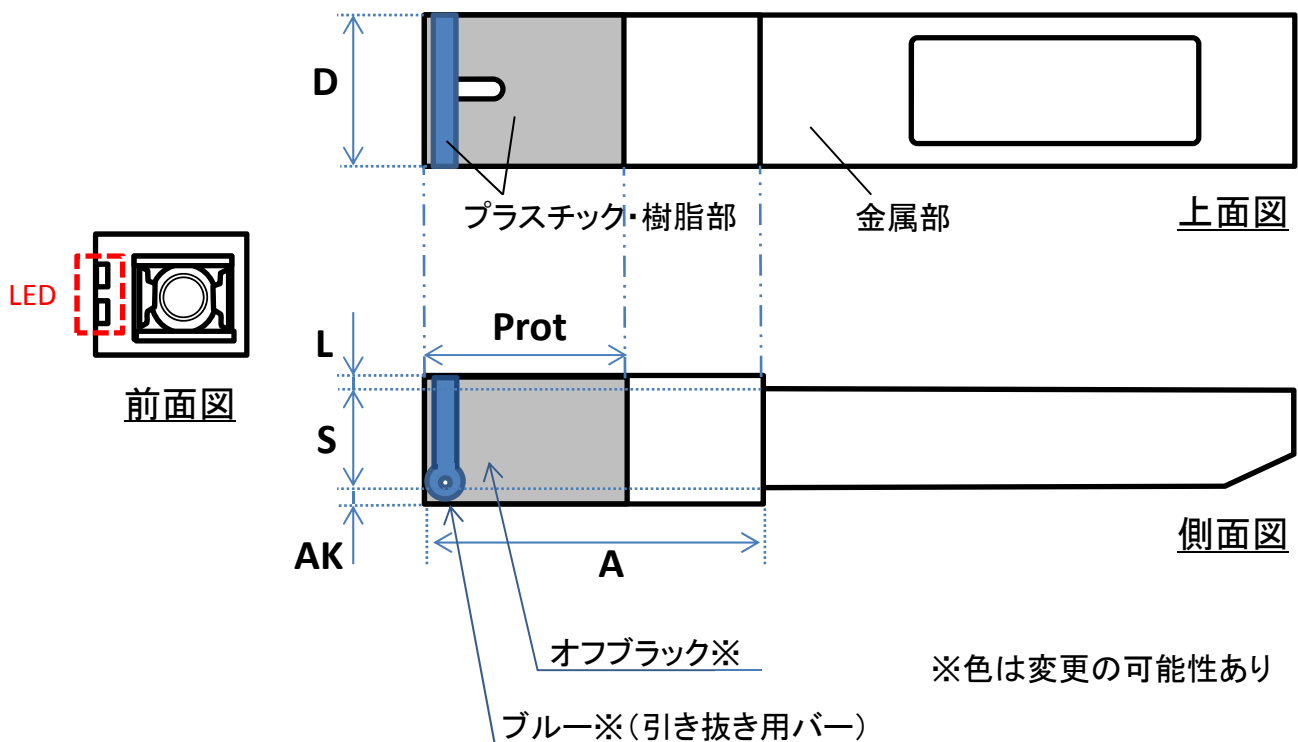


図1.1 小型ONUの外形寸法・色彩・形状イメージ

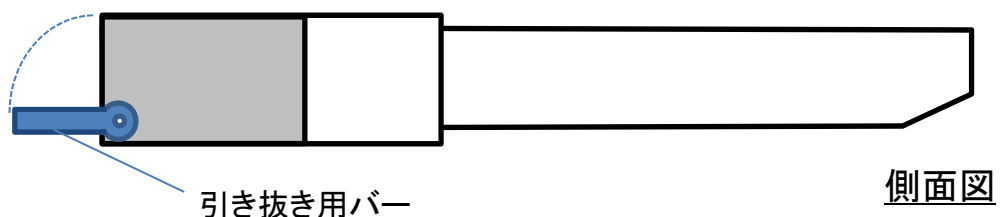


図1.2 小型ONUの引き抜き用バー可動域イメージ

## 【別紙2】小型ONUのMemory Map 規定

小型ONUのMemory Map規定を表1.3に示す。本規定に基づくデバイス側制御は不要。小型ONUはDataAddress64-65 (0200:Power Level II Requirement)を参照した給電制御を待たずにLevel IIで動作する。

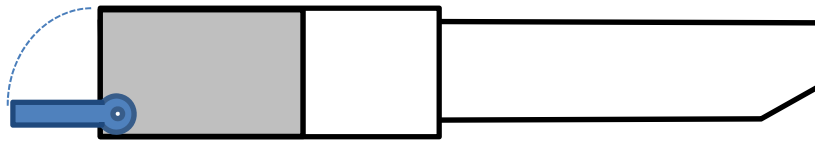
表1.3 小型ONUのMemory Map規定 (Two-wire interface ID : SFF8472-Table3.1)

Data Address	Size (Bytes)	Name of Field	Data	Read/Write	備考
0	1	Identifier	03	Read	SFP or SFP+
1	1	Ext. Identifier	04	Read	GBIC/SFP function is defined by two-wire interface ID only
2	1	Connector	01	Read	SC
3-10	8	Transceiver	0000008000000000	Read	Ethernet Compliance Codes:BASE-PX
11	1	Encoding	01	Read	8B/10B
12	1	BR, Nominal	0D	Read	1.25Gb
13	1	Rate Identifier	00	Read	Unspecified
14	1	Length(SMF,km)	****	Read	実装依存
15	1	Length(SMF)	****	Read	実装依存
16	1	Length(50 $\mu$ m)	00	Read	not support multimode fiber
17	1	Length(62.5 $\mu$ m)	00	Read	not support multimode fiber
18	1	Length(OM4 or copper cable)	00	Read	not support multimode fiber
19	1	Length(OM3)	00	Read	not support multimode fiber
20-35	16	Vendor name	NTT	Read	
36	1	Transceiver	00	Read	Unallocated
37-39	3	Vendor OUI	****	Read	実装依存
40-55	16	Vendor PN	****	Read	実装依存
56-59	4	Vendor rev	****	Read	実装依存
60-61	2	Wavelength	051E	Read	1310nm
62	1	Unallocated	00	Read	Unallocated
63	1	CC_BASE	****	Read	Check code
64-65	2	Options	0200	Read	Power Level II Requirement
66	1	BR, max	00	Read	not specified
67	1	BR, min	00	Read	not specified
68-83	16	Vendor SN	****	Read	実装依存
84-91	8	Date code	****	Read	実装依存
92	1	Diagnostic Monitoring Type	00	Read	
93	1	Enhanced Options	00	Read	
94	1	SFF-8472 Compliance	00	Read	
95	1	CC_EXT	****	Read	Check code
96-127	32	Vendor Specific	****	Read	実装依存
128-255	128	Reserved	All "00"	Read	Reserved for SFF-8079

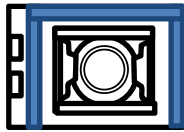


## 【参考1】小型ONUの引き抜き用バー構造イメージ

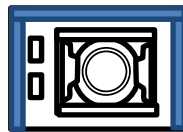
小型ONUは「別紙1. 小型ONUの外形寸法・色彩」に規定する形状を基本とするが、引き抜き用バー構造は一部装置差分が存在する。引き抜き用バー構造の形状例を図1.3に示す。



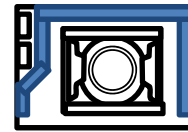
側面図(a~c共通)



前面図(a)



前面図(b)



前面図(c)

図1.3 【参考】小型ONUの引き抜き用バー構造の形状例

## 【参考2】小型ONUのSFP端子pin形状 規定

小型ONU抜去時の電源挙動イメージを図1.4に示す。小型ONU抜去時に「別紙3. 電源断時の実装デバイスの挙動イメージ」と類似の挙動を発生させることを目的とし、VccRピンを信号ピン(Third mate)と同等の形状とする。

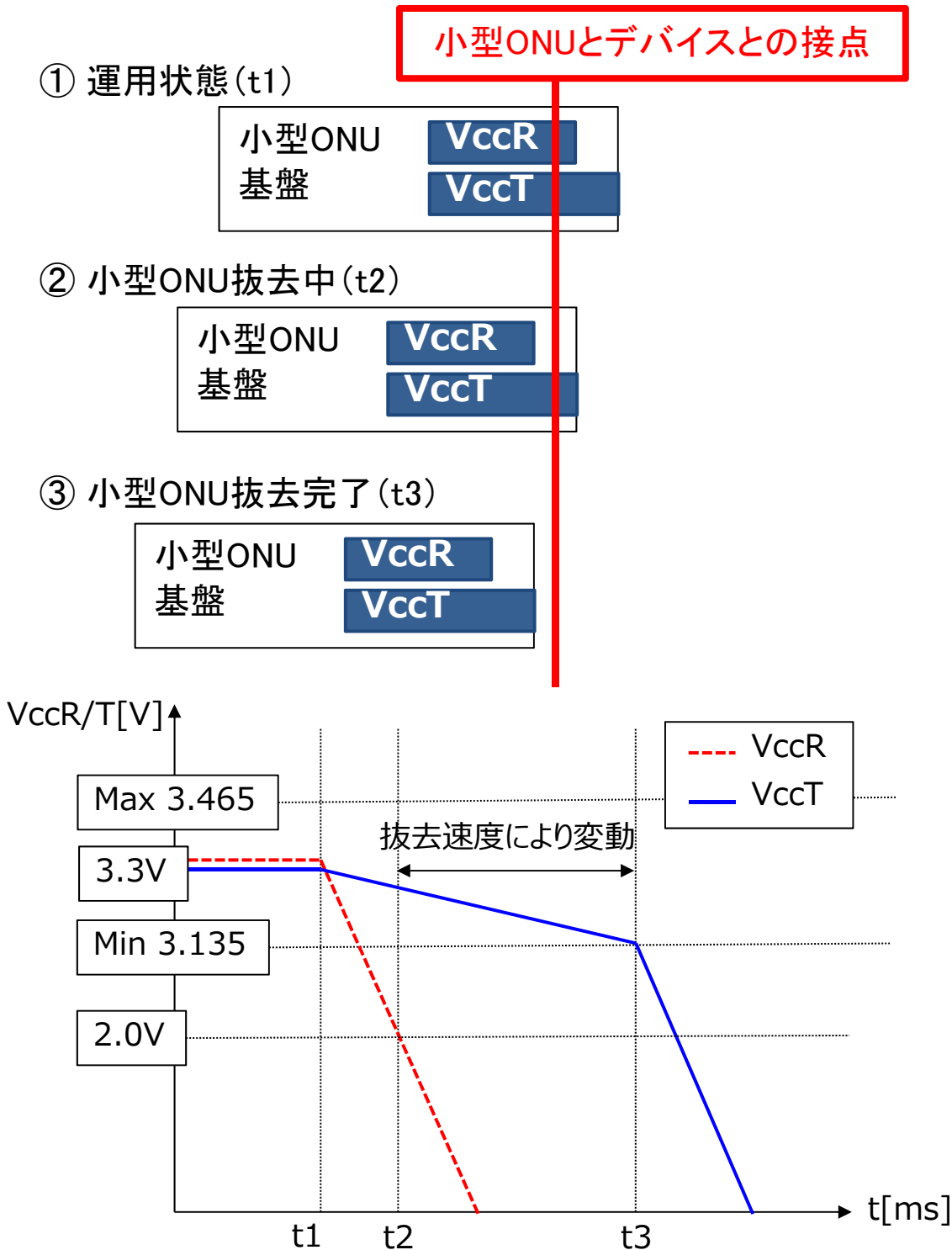


図1.4 【参考】小型ONU抜去時の電源挙動イメージ

## 2. 小型ONUを実装可能とするデバイスへの要求仕様

小型ONUを実装するデバイスは、表2.1の要求仕様を満足すること。  
また、表1.1「小型ONUのインタフェース仕様」を考慮すること。  
小型ONUを実装するデバイスへの推奨仕様を表2.2に示す。

表2.1 小型ONUを実装するデバイスへの要求仕様

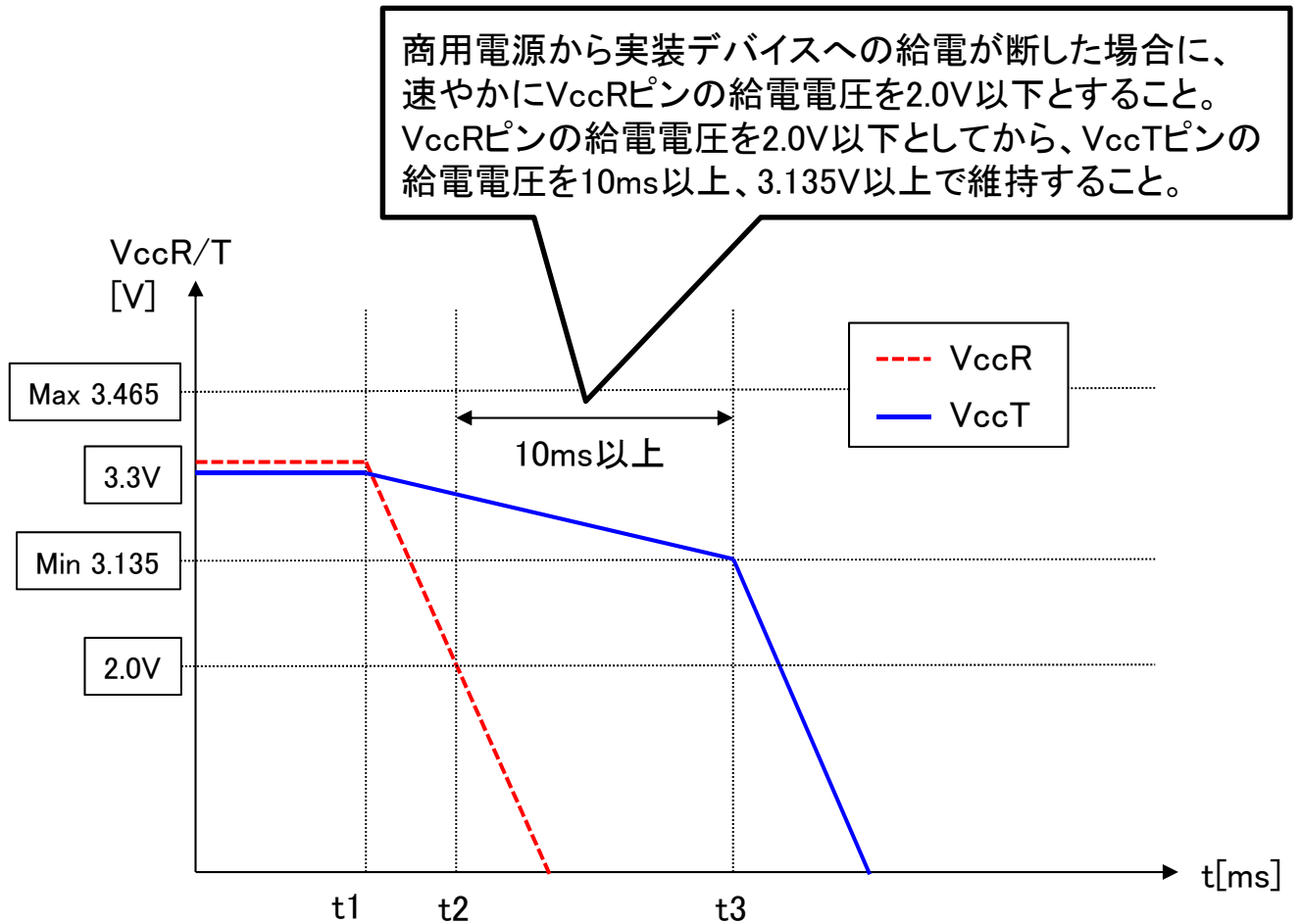
項番	項目	詳細仕様
1	温度条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小型ONUを実装するケージの温度※が0～60℃範囲を超えないこと</li> <li>・小型ONUの自己発熱を考慮すること(消費電力0～1.5W)</li> <li>※ 実装デバイスが持つ「小型ONUを挿入するケージ」のうち、小型ONUと接触する側の温度を示す(イメージは「用語の定義」参照)</li> </ul>
2	雷対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「通信装置の過電圧耐力に関するテクニカルリクワイヤメント(TR189001)」に規定する過電圧防護試験実施時、小型ONUを実装するケージ(FG等)と電気回路アース(SFPインタフェースのVeeT/R)間に500V以上の電位差を生じない構造を有すること</li> </ul>
3	電源断時の挙動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商用電源から実装デバイスへの給電が断した場合に、速やかにVccRピンの給電電圧を2.0V以下とすること。VccRピンの給電電圧を2.0V以下としてから、VccTピンの給電電圧を10ms以上、3.135V以上で維持すること(ただし、電源断時にVccTピンに接続される最大負荷は1.5W)</li> <li>※イメージは「別紙3」参照のこと</li> </ul>
4	離隔距離	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小型ONUのケージ外への突出部について、離隔距離を「別紙4」の通り規定する</li> </ul>
5	小型ONU接続部	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小型ONUに光ケーブルを挿入した状態で小型ONUのLEDランプが外観正面から確認できること</li> <li>・実装デバイスのカバー等の開閉操作をせずに小型ONUの挿抜ができること</li> <li>・実装デバイスのカバー等で覆う構造や埋没構造としないこと</li> <li>・実装デバイスにおける光ファイバ把持構造の具備は規定しない</li> <li>・実装デバイスにおける小型ONUの状態判定に利用するLEDの具備は規定しない</li> </ul>
6	電気安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「宅内情報通信装置用外部電源の電気安全に関するテクニカルリクワイヤメント(TR177001)」に準拠すること</li> </ul>

表2.2 小型ONUを実装するデバイスへの推奨仕様

項番	項目	詳細仕様
1	Tx_Disableの挙動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市販の他社製SFPトランシーバを挿入可能とする場合、表2.1項番3の動作による他社製SFPトランシーバの誤動作を防止するため、Tx_DisableはVccT、VccR共に3.135V以上となった場合にLowとし、VccT、VccRのいずれかの電圧が3.135V以下となった場合には速やかにHigh又はopenとすることが望ましい</li> </ul>
2	雷対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「通信装置の過電圧耐力に関するテクニカルリクワイヤメント(TR189001)」を満足することが望ましい</li> <li>・過電圧防護試験は判定基準Aを満たすことが望ましい</li> </ul>

### 【別紙3】電源断時の実装デバイスの挙動イメージ

電源断時の実装デバイスの挙動イメージを図2.1に示す。



- t1: 商用電源から実装デバイスへの給電断
- t2: VccRを2.0V以下へ降圧
- t3: VccTを3.135V以上に維持

図2.1 電源断時の実装デバイスの挙動イメージ

## 【別紙4】小型ONU接続部における離隔距離

- **離隔距離パターン1**（実装デバイス端面から小型ONU端面を突出させる場合）  
実装デバイス端面から小型ONU端面を突出させる場合の離隔距離を表2.3、図2.2に示す。

表2.3 実装デバイス端面から小型ONU端面を突出させる場合の離隔距離

規定箇所	離隔距離 [mm]	規定箇所	離隔距離 [mm]
L	1.00以上	B	1.00以上
R	1.00以上	E	6.00以上
T	1.00以上		

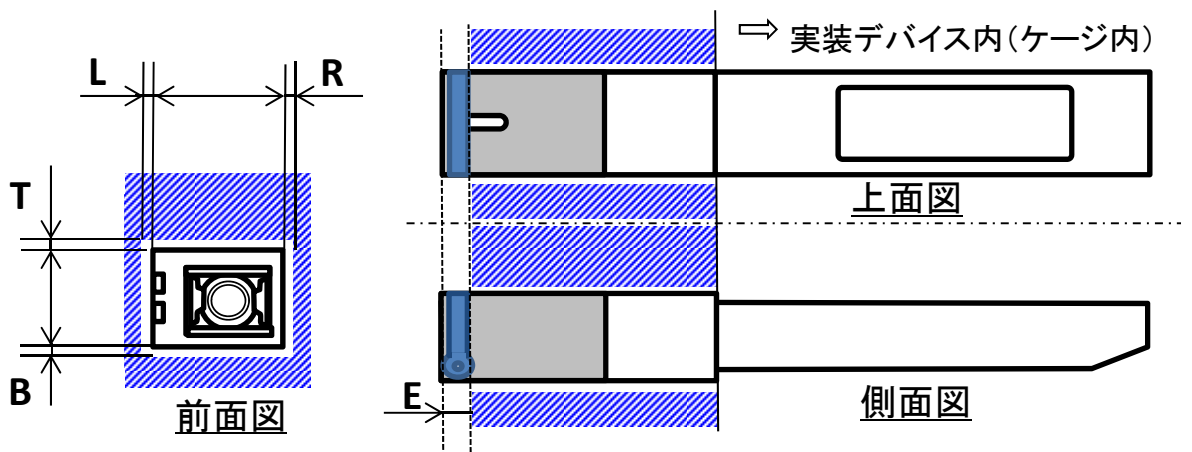


図2.2 実装デバイス端面から小型ONU端面を突出させる場合の離隔イメージ

- **離隔距離パターン2**（実装デバイス端面から小型ONU端面を突出させない場合）  
実装デバイス端面から小型ONU端面を突出させない場合の離隔距離を表2.4、図2.3に示す。

表2.4 実装デバイス端面から小型ONU端面を突出させない場合の離隔距離

規定箇所	離隔距離 [mm]	規定箇所	離隔距離 [mm]
L	1.00以上	T'-d	10.00以上
R	1.00以上	B'-d	4.50以上
T'	10.00以上	T	1.00以上
B'	2.00以上	B	1.00以上
E	0.00※ ~ 6.00		

※ E=0.00mmの場合、トレランスは1.00mm以内

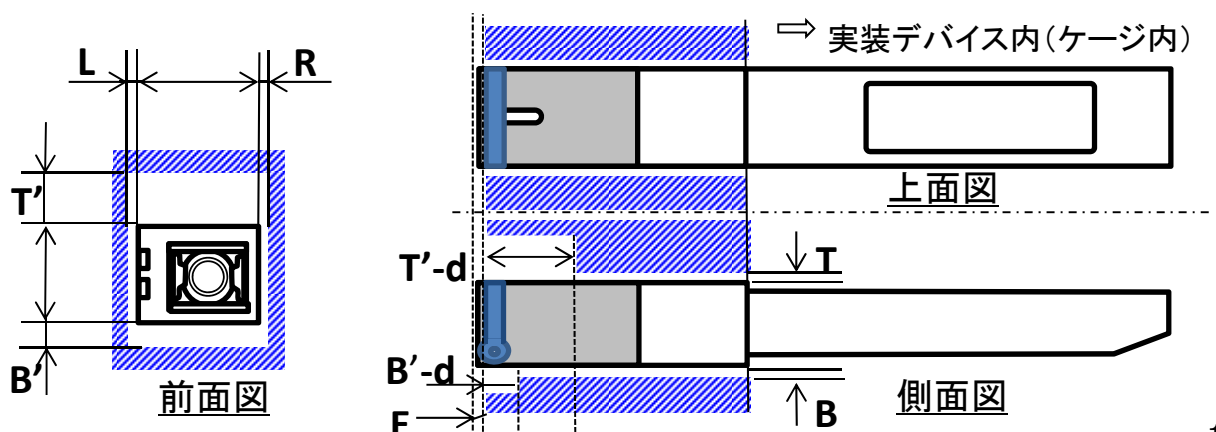


図2.3 実装デバイス端面から小型ONU端面を突出させない場合の離隔イメージ

### 【参考3】電気安全

実装デバイス用外部電源、及び実装デバイスは「宅内情報通信装置用外部電源の電気安全に関するテクニカルリクワイアメント(TR177001)」を満足すること。適用するTRは実装デバイス開発着手時の最新版とし、各種試験は小型ONU未実装の状態を実施可能とする。

TR177001では、実装デバイス用外部電源と実装デバイス間での保護協調が規定されているため、各種定格容量と保護素子選定時には注意すること。

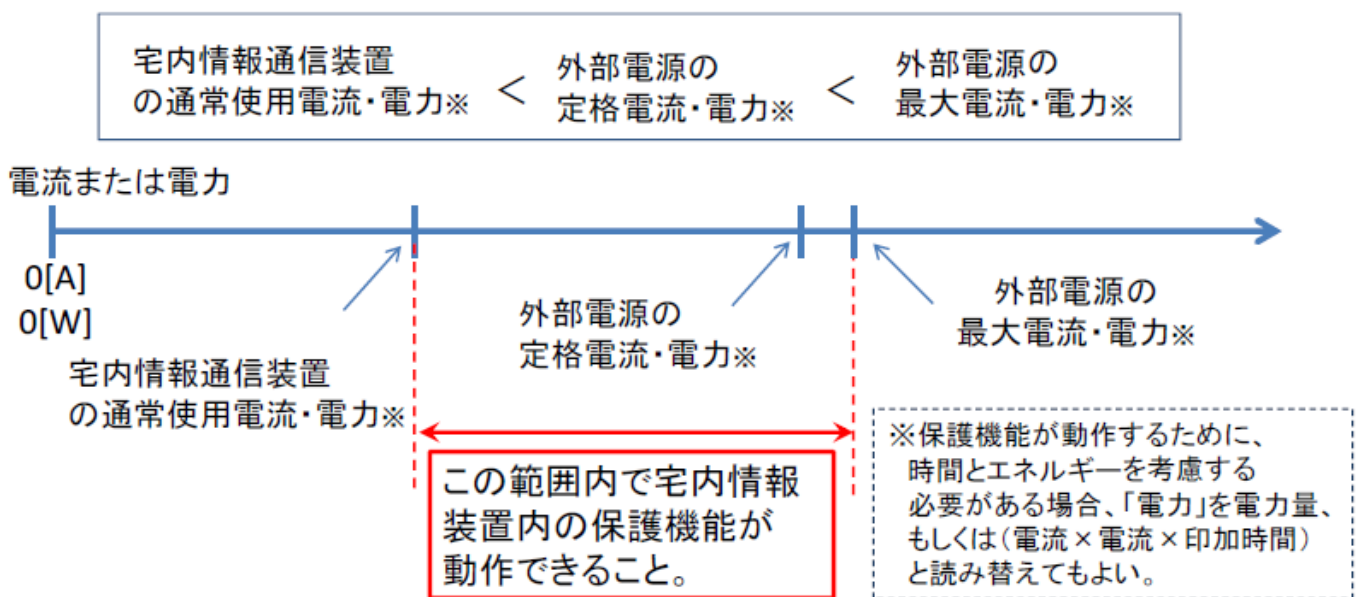
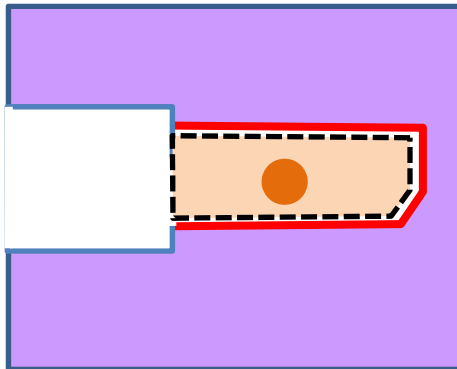


図2.4 【参考】TR177001第2版にて規定される保護協調  
(外部電源と宅内情報通信装置の定格電流の関係例)

## 【参考4】実装デバイスの熱設計リファレンス

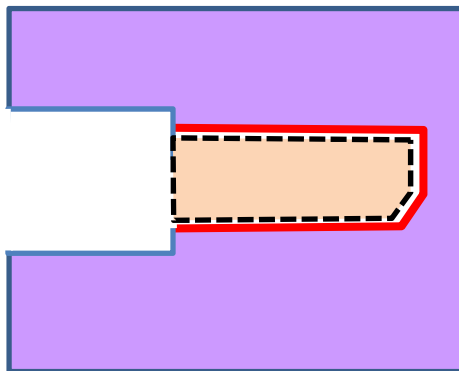
実装デバイスの熱設計に利用する、小型ONUの温度分布モデルを図2.5に示す。

■ : 実装デバイス    - : ケージ    ● : 発熱体



- ・ 1.5Wの発熱体をケージ内部中心に配置
- ・ ケージ内部の温度分布は一様、温度傾斜は0
- ・ 小型ONUのケージ外突出部は一様な温度分布の対象外

(a) 熱上限設計時の小型ONU温度分布

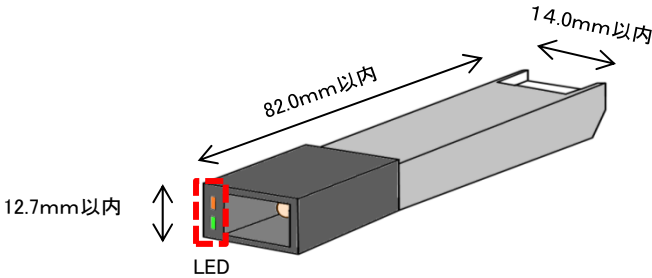


- ・ ケージ内部の温度分布は一様、温度傾斜は0
- ・ 小型ONUのケージ外突出部は一様な温度分布の対象外

(b) 熱下限設計時の小型ONU温度分布

図2.5 【参考】実装デバイス熱設計時の小型ONU温度分布

●小型ONUのインタフェース仕様

項目	概要
準拠規格	SFF※-8431 Rev4.1 SFF※-8432 Rev5.1 ※Small Form Factor
シグナリングレート	1.25GBd
消費電力・電圧・電流	3.3V/500mA 以下 最大1.5W
小型ONU外形寸法	 <p>①コネクタ部 : 12.7(H) × 14.0(W) × 34.3(D) 以内 ②SFP部 : 8.7(H) × 13.8(W) × 47.7(D) 以内 ※詳細寸法については詳細インタフェース仕様で提示</p>

●小型ONUを実装可能とするデバイスへの要求仕様

項目	概要
電源断時の挙動	実装デバイスの電源断時に小型ONUより網に対して警報を送出するため、必要となる機能(蓄電部等)を搭載すること。 (ONUが網側に信号を送るまでの間、電源供給を継続) ※具体的な要件については詳細インタフェース仕様等で開示予定
雷対策	NTTテクニカルリクワイヤメント189001を満足すること。
温度条件	小型ONUの周辺温度(ケース温度)が0~60°C範囲を超えないこと なお、小型ONUの消費電力0~1.5Wを考慮すること。
その他	その他条件については、詳細インタフェース仕様等にて開示予定。